

DIALOG(R) File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat  
(c) 1999 European Patent Office. All rts. reserv.

8384841

Basic Patent (No,Kind,Date): GB 8819579 A0 880921 <No. of Patents: 011>

PATENT FAMILY:

GERMANY (DE)

Patent (No,Kind,Date): DE 3900798 A1 890831

VERFAHREN ZUM LOESCHEN UND PROGRAMMIEREN EINES ELEKTRISCH LOESCHBAREN  
UND PROGRAMMIERBAREN NUR-LESE-SPEICHERS (German)

Patent Assignee: INTEL CORP (US)

Author (Inventor): KREIFELS JERRY A (US); BAKER ALAN (US); HOEKSTRA  
GEORGE (US); KYNETT VIRGIL NILES (US); WELLS STEVEN (US); WINSTON  
MARK (US)

Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217

Applic (No,Kind,Date): DE 3900798 A 890113

IPC: \* G11C-017/06

Language of Document: German

Patent (No,Kind,Date): DE 3900798 C2 950524

VERFAHREN ZUM PROGRAMMIEREN EINES ELEKTRISCH LOESCHBAREN UND  
PROGRAMMIERBAREN NUR-LESE-SPEICHERS (German)

Patent Assignee: INTEL CORP (US)

Author (Inventor): KREIFELS JERRY A (US); BAKER ALAN (US); HOEKSTRA  
GEORGE (US); KYNETT VIRGIL NILES (US); WELLS STEVEN (US); WINSTON  
MARK (US)

Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217

Applic (No,Kind,Date): DE 3900798 A 890113

Filing Details: DE C2 D2 Grant of a patent after examination process

IPC: \* G11C-016/02

Derwent WPI Acc No: \* C 89-287450; G 89-256974

Language of Document: German

GERMANY (DE)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):

DE 3900798	P	880217	DE AA	PRIORITY (PATENT APPLICATION) (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG)) US 157361 A 880217
DE 3900798	P	890113	DE AE	DOMESTIC APPLICATION (PATENT APPLICATION) (INLANDSANMELDUNG (PATENTANMELDUNG)) DE 3900798 A 890113
DE 3900798	P	890831	DE A1	LAYING OPEN FOR PUBLIC INSPECTION (OFFENLEGUNG)
DE 3900798	P	930805	DE 8110	REQUEST FOR EXAMINATION PARAGRAPH 44 (EINGANG VON PRUEFUNGSANTRAGEN PAR. 44)
DE 3900798	P	950524	DE D2	GRANT AFTER EXAMINATION (PATENTERTEILUNG NACH DURCHFUEHRUNG DES PRUEFUNGSVERFAHRENS)
DE 3900798	P	951116	DE 8364	NO OPPOSITION DURING TERM OF OPPOSITION (EINSPRUCHSFRIST ABGELAUFEN OHNE DASS EINSPRUCH ERHOBEN WURDE)

FRANCE (FR)

Patent (No,Kind,Date): FR 2627089 A1 890818

DISPOSITIF POUR VISSER ET DEVISSER LES AIGUILLES MEDICALES (French)

Patent Assignee: REGNER MICHEL (FR)

Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217

Applic (No,Kind,Date): FR 8815621 A 881121

IPC: \* A61M-005/34

Derwent WPI Acc No: ; C 89-287450

Language of Document: French

Patent (No,Kind,Date): FR 2627315 A1 890818

PROCEDE DE PRECONDITIONNEMENT, EFFACEMENT ET/OU PROGRAMMATION D'UN  
COMPOSANT DE MEMOIRE EEPROM (French)

Patent Assignee: INTEL CORP (US)

Author (Inventor): KREIFELS JERRY A; BAKER ALAN; HOEKSTRA GEORGE;  
 KYNETT VIRGIL NILES; WELLS STEVEN; WINSTON MARK  
 Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217  
 Applic (No,Kind,Date): FR 8815691 A 881130  
 IPC: \* G11C-017/00; G11C-029/00  
 Language of Document: French  
 Patent (No,Kind,Date): FR 2627315 B1 930430  
 PROCEDE DE PRECONDITIONNEMENT, EFFACEMENT ET/OU PROGRAMMATION D'UN  
 COMPOSANT DE MEMOIRE EEPROM (French)  
 Patent Assignee: INTEL CORP (US)  
 Author (Inventor): KREIFELS JERRY A; BAKER ALAN; HOEKSTRA GEORGE;  
 KYNETT VIRGIL NILES; WELLS STEVEN; WINSTON MARK  
 Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217  
 Applic (No,Kind,Date): FR 8815691 A 881130  
 IPC: \* G11C-017/00; G11C-029/00  
 Derwent WPI Acc No: \* C 89-287450; G 89-256974  
 Language of Document: French

#### FRANCE (FR)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):

FR 8815621	AN	890818	FR AGA	FIRST PUBLICATION OF APPLICATION (DELIVRANCE (PREM. PUB. DEMANDE DE BREVET))
			FR 2627089 A1	890818
FR 8815691	AN	890818	FR AGA	FIRST PUBLICATION OF APPLICATION (DELIVRANCE (PREM. PUB. DEMANDE DE BREVET))
			FR 2627315 A1	890818
FR 8815691	AN	930430	FR AGA	SECOND PUBLICATION OF PATENT (DELIVRANCE (DEUX. PUB. BREVET))
			FR 2627315 B1	930430
FR 2627089	PN	880217	FR AA	PRIORITY (PATENT) (PRIORITE (BREVET))
			US 157361 A	880217
FR 2627089	PN	881121	FR AE	APPLICATION DATE (DATE DE LA DEMANDE)
			FR 8815621 A	881121
FR 2627315	PN	880217	FR AA	PRIORITY (PATENT) (PRIORITE (BREVET))
			US 157361 A	880217
FR 2627315	PN	881130	FR AE	APPLICATION DATE (DATE DE LA DEMANDE)
			FR 8815691 A	881130

#### GREAT BRITAIN (GB)

Patent (No,Kind,Date): GB 8819579 A0 880921  
 PROGRAM/ERASE SELECTION FOR FLASH MEMORY (English)  
 Patent Assignee: INTEL CORP  
 Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217  
 Applic (No,Kind,Date): GB 8819579 A 880817  
 IPC: \* G11C-017/06  
 Derwent WPI Acc No: \* C 89-287450; G 89-256974  
 Language of Document: English

Patent (No,Kind,Date): GB 2215155 A1 890913  
 PROGRAM/ERASE SELECTION FOR FLASH MEMORY (English)  
 Patent Assignee: INTEL CORP (US)

Author (Inventor): KREIFELS JERRY A; BAKER ALAN; HOEKSTRA GEORGE;  
 KYNETT VIRGIL NILES; WELLS STEVEN; WINSTON MARK  
 Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217  
 Applic (No,Kind,Date): GB 8819579 A 880817  
 National Class: \* H3X X20 X20; H3X X3X X20  
 IPC: \* G11C-017/00  
 Language of Document: English

Patent (No,Kind,Date): GB 2215155 B2 920722  
 PROGRAM/ERASE SELECTION FOR FLASH MEMORY (English)  
 Patent Assignee: INTEL CORP (US)

Author (Inventor): KREIFELS JERRY A; BAKER ALAN; HOEKSTRA GEORGE;  
 KYNETT VIRGIL NILES; WELLS STEVEN; WINSTON MARK

Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217  
Applic (No,Kind,Date): GB 8819579 A 880817  
National Class: \* G4C C16X C16X  
IPC: \* G11C-016/06  
Derwent WPI Acc No: \* C 89-287450; G 89-256974  
Language of Document: English

GREAT BRITAIN (GB)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):

GB 2215155	P	880217	GB AA	PRIORITY (PATENT)
			US 157361 A	880217
GB 2215155	P	880817	GB AE	APPLICATION DATA (APPL. DATA)
			GB 8819579 A	880817
GB 2215155	P	890913	GB A1	APPLICATION PUBLISHED
GB 2215155	P	920722	GB B2	PATENT GRANTED

JAPAN (JP)

Patent (No,Kind,Date): JP 2010596 A2 900116

METHOD OF ERASING MEMORY, METHOD OF PROGRAMMING MEMOR AND METHOD OF ERASING AND PROGRAMMING MEMORY (English)

Patent Assignee: INTEL CORP

Author (Inventor): JIERII EI KURAIFUERUSU; ARAN BEEKAA; JIYOOJI HEKUSUTORA; BUAAJIRU NAIRUSU KINETSUTO; SUTEIIBUN UERUZU; MAAKU UINSUTON

Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217

Applic (No,Kind,Date): JP 8936394 A 890217

IPC: \* G11C-016/06

Derwent WPI Acc No: \* C 89-287450; G 89-256974

Language of Document: Japanese

Patent (No,Kind,Date): JP 94032226 B4 940427

Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217

Applic (No,Kind,Date): JP 8936394 A 890217

IPC: \* G11C-016/06

Derwent WPI Acc No: \* C 89-287450; G 89-256974

Language of Document: Japanese

UNITED STATES OF AMERICA (US)

Patent (No,Kind,Date): US 5053990 A 911001

PROGRAM/ERASE SELECTION FOR FLASH MEMORY (English)

Patent Assignee: INTEL CORP (US)

Author (Inventor): KREIFELS JERRY A (US); BAKER ALAN (US); HOEKSTRA GEORGE (US); KYNETT VIRGIL N (US); WELLS STEVEN (US); WINSTON MARK (US)

Priority (No,Kind,Date): US 157361 A 880217

Applic (No,Kind,Date): US 157361 A 880217

National Class: \* 364900000; 364927800; 364944920; 364954200; 364965200; 364965760; 365218000

IPC: \* G11C-011/407

Derwent WPI Acc No: \* C 89-287450; G 89-256974

Language of Document: English

UNITED STATES OF AMERICA (US)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):

US 5053990	P	880217	US AE	APPLICATION DATA (PATENT)
				(APPL. DATA (PATENT))
			US 157361 A	880217
US 5053990	P	880217	US AS02	ASSIGNMENT OF ASSIGNOR'S INTEREST
				INTEL CORPORATION, 3065 BOWERS AVENUE, SANTA CLARA, CA. 95051 A CORP. OF CA. ; KREIFELS, JERRY A. : 19880212; BAKER, ALAN : 19880212; HOEKSTRA, GEORGE : 19880212; KYNETT, VIRGIL N. : 19880211; WELLS, : 19880202;
US 5053990	P	911001	US A	PATENT

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-10596

⑬ Int. Cl.<sup>3</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)1月16日

G 11 C 16/06

7341-5B  
7341-5B

G 11 C 17/00

3 0 9 C  
E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全16頁)

⑮ 発明の名称 メモリの消去法、メモリのプログラミング法およびメモリの消去・  
プログラミング法

⑯ 特 願 平1-36394

⑰ 出 願 平1(1989)2月17日

優先権主張 ⑱ 1988年2月17日 ⑲ 米国(US) ⑳ 157,361

㉑ 発 明 者 ジェリイ・エイ・クラ アメリカ合衆国 95621 カリフォルニア州・シトラス・  
イフエルス ハイツ・アムステルダム アヴェニュー・7304

㉒ 発 明 者 アラン・ベーカー アメリカ合衆国 95628 カリフォルニア州・フェア・オ  
ークス・ミネリタ アヴェニュー・4619

㉓ 出 願 人 インテル・コーポレー アメリカ合衆国 95051 カリフォルニア州・サンタクラ  
シヨン ラ・パウワース アヴェニュー・3065

㉔ 代 理 人 弁理士 山川 政樹 外2名  
最終頁に続く

明細書の修正(内容に変更なし)

明 細 書

1. 発明の名称

メモリの消去法、メモリのプログラミング法および  
メモリの消去・プログラミング法

2. 特許請求の範囲

(1) シリコン基板上に形成され、それぞれが1つの  
フローティングゲートを有する複数のメモリ  
セルであつて、プログラム命令及び消去命令は、  
前記メモリセルに対し適切な制御信号を発生する  
命令レジスタにデータとして入力される電氣的に  
消去可能プログラム可能読取り専用記憶装置にか  
いて、

(a) 第1の書き込みサイクルの間に消去設定指令  
を前記命令レジスタに書き込む過程と；

(b) 第2の書き込みサイクルの間に消去指令を前  
記命令レジスタに書き込む過程と；

(c) 消去サイクルの間に前記メモリセルを消去  
する過程と；

(d) 第3の書き込みサイクルの間に消去検査指令  
を前記命令レジスタに書き込み、前記消去可能プロ

グラム可能読取り専用記憶装置の1つの記憶場所  
をアクセスするために指定アドレスを提供する過  
程と；

(e) 前記記憶場所が消去されているか否かを判  
定するために記憶装置の前記記憶場所の内容を読  
取り、その際に前記データが消去されていなか  
れば、前記消去サイクルの持続時間を増分し、前  
記記憶場所が消去されるまで過程(a)から(c)を繰返す  
過程と；

(f) 全てのアドレス記憶場所が消去され且つ検  
査確認されるまで過程(d)及び(e)を繰返す過程と；  
から成る前記電氣的に消去可能プログラム可能読  
取り専用記憶装置を消去する方法。

(2) シリコン基板上に形成され、それぞれが1つ  
のフローティングゲートを有する複数のメモリ  
セルであつて、プログラム命令及び消去命令は、  
前記メモリセルに対し適切な制御信号を発生する  
命令レジスタにデータとして入力される電氣的に  
消去可能プログラム可能読取り専用記憶装置にか  
いて、

(1a) 第1の書き込みサイクルの間にプログラミング設定指令を前記命令レジスタに書き込む過程と;

(1b) データが4bに等しい第2の書き込みサイクルの間にアドレス及びデータを前記消去可能プログラム可能脱取り専用記憶装置にラッチする過程と;

(1c) プログラミングサイクルの間に前記消去可能プログラム可能脱取り専用記憶装置をプログラムする過程と;

(1d) 第3の書き込みサイクルの間にプログラム検査指令を前記命令レジスタに書き込む過程と;

(1e) 過程(1c)でデータがプログラムされた記憶場所の内容を検査するために、その記憶場所から内容を読取り、その際に前記記憶場所がプログラムされていなければ、前記記憶場所がプログラムされるまで過程(1a)から(1c)を繰返す過程と;

(1f) 全てのアドレス記憶場所がプログラムされ且つ検査確認されるまで、新たなアドレスごとに過程(1a)から(1e)を繰返す過程と;

(1g) 前記記憶場所が消去されているか否かを判定するために記憶装置の前記記憶場所の内容を読取り、その際に前記データが消去されていなければ、前記消去サイクルの持続時間を増分し、前記記憶場所が消去されるまで過程(1a)から(1e)を繰返す過程と;

(1h) 全てのアドレス記憶場所が消去され且つ検査確認されるまで過程(1d)及び(1e)を繰返す過程と;

(2a) 第1の書き込みサイクルの間にプログラミング設定指令を前記命令レジスタに書き込む過程と;

(2b) 第2の書き込みサイクルの間に前記消去可能プログラム可能脱取り専用記憶装置にアドレス及びデータをラッチする過程と;

(2c) プログラミングサイクルの間に前記消去可能プログラム可能脱取り専用記憶装置をプログラムする過程と;

(2d) 第3の書き込みサイクルの間にプログラム検査指令を前記命令レジスタに書き込む過程と;

(2e) 過程(2c)でデータがプログラムされた

から成る前記電氣的に消去可能プログラム可能脱取り専用記憶装置をプログラムする方法。

(3) シリコン基板上に形成され、それぞれが1つのフローティングゲートを有する複数のメモリセルであつて、プログラム命令及び消去命令は、前記メモリセルに対し適切な制御信号を発生する命令レジスタにデータとして入力される電氣的に消去可能プログラム可能脱取り専用記憶装置において、

(1a) 第1の書き込みサイクルの間に消去設定指令を前記命令レジスタに書き込む過程と;

(1b) 第2の書き込みサイクルの間に消去指令を前記命令レジスタに書き込む過程と;

(1c) 消去サイクルの間に前記メモリセルを消去する過程と;

(1d) 第3の書き込みサイクルの間に消去検査指令を前記命令レジスタに書き込み、前記消去可能プログラム可能脱取り専用記憶装置の1つの記憶場所をアクセスするために指定アドレスを提供する過程と;

記憶場所の内容を検査するために、その記憶場所から内容を読取り、その際に前記記憶場所がプログラムされていなければ、前記記憶場所がプログラムされるまで過程(2a)から(2c)を繰返す過程と;

(2f) 全てのアドレス記憶場所がプログラムされ且つ検査確認されるまで新たなアドレスごとに過程(2a)から(2c)を繰返す過程と;

から成る前記消去可能プログラム可能脱取り専用記憶装置を消去し且つプログラムする方法。

(4) シリコン基板上に形成され、それぞれが1つのフローティングゲートを有する複数のメモリセルであつて、プログラム命令及び消去命令は、前記メモリセルに対し適切な制御信号を発生する命令レジスタにデータとして入力される電氣的に消去可能プログラム可能脱取り専用記憶装置において、

(1a) 第1の書き込みサイクルの間に消去設定指令を前記命令レジスタに書き込む過程と;

(1b) 第2の書き込みサイクルの間に消去指令を

前記命令レジスタに書き込む過程と；

(1c) 消去サイクルの間に前記メモリセルを消去する過程と；

(1d) 第3の書き込みサイクルの間に消去検査指令を前記命令レジスタに書き込み、前記消去可能プログラム可能読取り専用記憶装置の1つの記憶場所をアクセスするために指定アドレスを提供する過程と；

(1e) 前記記憶場所が消去されているか否かを判定するために記憶装置の前記記憶場所の内容を読取り、その際に前記データが消去されていなければ、前記消去サイクルの持続時間を増分し、前記記憶場所が消去されるまで過程(1a)から(1c)を繰返す過程と；

(1f) 全てのアドレス記憶場所が消去され且つ検査確認されるまで過程(1d)及び(1e)を繰返す過程と；

(2a) 第1の書き込みサイクルの間に消去設定指令を前記命令レジスタに書き込む過程と；

(2b) 第2の書き込みサイクルの間に消去指令を

読プログラム可能読取り専用記憶装置にアドレス及びデータをラッチする過程と；

(3c) プログラミングサイクルの間に前記消去可能プログラム可能読取り専用記憶装置をプログラムする過程と；

(3d) 第3の書き込みサイクルの間にプログラム検査指令を前記命令レジスタに書き込む過程と；

(3e) 過程(3c)でデータがプログラムされた記憶場所の内容を検査するために、その記憶場所から内容を読取り、その際に前記記憶場所がプログラムされていなければ、前記記憶場所がプログラムされるまで過程(3a)から(3c)を繰返す過程と；

(3f) 全てのアドレス記憶場所がプログラムされ且つ検査確認されるまで、新たなアドレスごとに過程(3a)から(3e)を繰返す過程と；

から成る前記電氣的に消去可能プログラム可能読取り専用記憶装置を事前条件付けし、消去し且つプログラムする方法。

### 3. 発明の詳細な説明

前記命令レジスタに書き込む過程と；

(2c) 消去サイクルの間に前記メモリセルを消去する過程と；

(2d) 第3の書き込みサイクルの間に消去検査指令を前記命令レジスタに書き込み、前記消去可能プログラム可能読取り専用記憶装置の1つの記憶場所をアクセスするために指定アドレスを提供する過程と；

(2e) 前記記憶場所が消去されているか否かを判定するために、記憶装置の前記記憶場所の内容を読取り、その際に前記データが消去されていなければ、前記消去サイクルの持続時間を増分し、前記記憶場所が消去されるまで過程(2a)から(2c)を繰返す過程と；

(2f) 全てのアドレス記憶場所が消去され且つ検査確認されるまで過程(2d)及び(2e)を繰返す過程と；

(3a) 第1の書き込みサイクルの間にプログラミング設定指令を前記命令レジスタに書き込む過程と；

(3b) 第2の書き込みサイクルの間に前記消去可

### (産業上の利用分野)

本発明は、金属酸化物半導体(MOS)より成り電氣的にプログラム可能消去可能読取り専用記憶装置(EEPROM)の分野及びフローティングゲートを有するプログラム可能読取り専用記憶装置(EPROM)に関する。

### (従来の技術及び発明が解決しようとする課題)

最も一般的に使用されているEPROMセルは絶縁体により完全に包囲された電氣的フローティングゲートを有し、このフローティングゲートは、通常、シリコン基板に形成されるソース領域とドレイン領域との間に配設される。初期のEPROMセルでは、米国特許第3,860,819号に記載されるデバイスのように、電荷は電子をだれ注入により絶縁体に注入されていた。後期のEPROMは、米国特許第4,142,925号、第4,114,255号及び第4,412,310号に記載されるように、フローティングゲートの帯電にチャネル注入を利用した。このようなEPROMの消去は、アレイに紫外線を照射することにより行なわれる。

消去可能 EPROM (EEPROM) も市販されており、電荷のフローティングゲートへの印加、フローティングゲートからの除去を、基板上に形成された薄い酸化物領域に電荷を通過させることによつて行なう構成 (米国特許第 4,203,158 号を参照) もあり、上部電極を介して電荷を除去する構成 (米国特許第 4,099,196 号を参照) もある。

このような EEPROM セルでは、EPROM セルほど基板の面積が縮小されない。セルをより高密度にすることによりメモリアレイのサイズを縮小するための様々な方法が実現されている。その方法の 1 つは米国特許第 4,432,075 号に記載されている。また、米国特許第 4,266,283 号には、EEPROM をアレイとして配列し、メモリアレイにおいて実行すべき様々な機能を選択することが記載されている。

EPROM は、消去とプログラミングの 2 つの目的のために、プリント回路板から取除かれることが最も多い。セルのプログラミングには特別のプログラミング装置が使用される。この装置は、さ

らに、セルが適正に消去され且つプログラミングされたことを検査する。プログラミング中、電子がフローティングゲートへ移動されるので、セルの導電性が低下する。この EPROM デバイスの動作も良く知られている。

EEPROM は、通常、メモリからデータを読取るために使用されるのと同じ回路 (たとえば、プリント回路板) に取付けられている間にプログラミングされ、消去されるという点で、EPROM では異なる。すなわち、特殊なプログラミング装置は使用されない。場合によつては、プログラミングが適正に実行されたことを検査するために「オンチップ」回路を使用する。米国特許第 4,460,982 号には、プログラミングと消去の双方を実行する手段を構成するインテリジェント EEPROM が記載されている。

さらに最近になつて、消去可能 EPROM/EEPROM の新種が現われたが、このデバイスは「フラッシュ」EPROM 又は EEPROM と呼ばれることもある。このフラッシュメモリにおいては、アレイ全体が

同時に電氣的に消去される。セル自体はセルごと単一のデバイスのみを使用する。このようなセルは前記の同時係属出願、出願番号 892,446 に記載されている。これに関連する別の構成は、IEEE Journal of Solid - State Circuits, Vol. SC-22, No. 4 (1987 年 4 月) に掲載されたマスコ他による論文「A 256-Kbit Flash EPROM Using Triple-Poly Silicon Technology」にも見られる。本発明はこれらのセルの使用を目指すものである。

電氣的に消去するフラッシュメモリデバイスは別の問題、特に過剰消去の問題を生じさせる。余りに多くの電荷が除去されてしまうので、デバイスは「空乏に似た」状態となる。消去後、フローティングゲートは消去されたが、さほど正に帯電されていないことを検査するために、セルの試験が必要になるであろう。

フラッシュメモリで回路内消去を利用すると、別の問題が生じる。すなわち、フラッシュメモリの消去とプログラミングを実行するために、新た

な信号/指令線を追加する必要がある。通常、追加される線路にはメモリチップ上で対応するピンが追加される必要があるが、新たに回路、回路板、システム等を設計する場合には問題とはならない。しかしながら、既存の EPROM/EEPROM の代わりにフラッシュメモリを使用するときは、ピン同志の互換性が不可欠な条件となる。消去及びプログラミングのための補助制御線が必要であるため、消去及び再プログラミングを可能にするフラッシュメモリデバイスの内部で何らかのアーキテクチャの変更を行なわない限り、ピン同志の互換性を達成することはできない。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、データポートを介してフラッシュメモリデバイスをプログラミングし且つ消去する指令ポートアーキテクチャを提供する。回路内で消去、プログラミング及び消去/プログラム検査を実行するために、メモリと同一の半導体チップに回路手段が組み込まれる。指令ポートコントローラは、関連するプロセッサに結合されるデータ線か

ら命令を受入れるように結合される。指令ポートコントローラに寄込まれた命令は、メモリの消去及びプログラミングを実行するため、並びに消去動作及びプログラム動作が実行された後に内容を検査するための制御信号を発生するのに必要な指令を供給する。

指令ポートは指令ポートコントローラと、プログラミングデータを受入れるためにデータバスに結合されるデータレジスタと、プログラミング中及び検査中にアドレス情報を受入れるためにアドレスバスに結合されるアドレスレジスタとから構成される。指令ポートコントローラは、マイクロプロセッサから指令命令を受取るためにデータバスに結合される指令レジスタ及び状態レジスタと、必要なタイミングを発生するクロック発生器と、指令レジスタ及び状態レジスタに入力された命令を復号する状態デコードとから構成される。

さらに、指令ポートコントローラは、メモリの消去及びプログラミングを実行するための消去アルゴリズム及びプログラミングアルゴリズムを提

供する。消去アルゴリズムはフラッシュメモリセルを消去するために必要な電圧を供給し、次に、メモリが消去されたことを検査確認する。消去サイクルは監視され、消去が完了するまで増分されてゆく所定のパルス幅を有する消去パルスごとに繰返される。しかしながら、最大パルスカウントに達しても、メモリの完全な消去が行われていない場合には誤りが検出される。

同様に、メモリのプログラミング中、アルゴリズムはメモリの各記憶場所のプログラミングを実行し、プログラミング後はその内容を検査確認する。プログラミングサイクルは監視され、プログラミングが完了するまで所定のパルス幅を有するプログラミングパルスごとに繰返される。しかしながら、所定の最大パルスカウントの後もプログラミングを完了することができなければ、プログラミングの誤りが記される。

#### (実施例)

以下、添付の図面を参照して本発明を詳細に説明する。

プログラムのマイクロプロセッサ制御、消去、プログラム検査、消去検査確認及び読取りのモードをフラッシュメモリを使用して実行する指令ポートアーキテクチャについて説明する。以下の説明においては、本発明を完全に理解するために、特定の回路構成、構成要素等の特定の詳細な事項が数多く記載されるが、それらの特定の詳細を含まずに本発明を実施して良いことは当業者には自明であろう。その他の点については、本発明を不必要に不明瞭にしないため、周知のプロセス、アーキテクチャ及び回路を詳細には説明しなかつた。

本発明の好ましい実施例は、フラッシュ EPROM とも呼ばれる特定の二価単トランジスタ形の電氣的に消去可能プログラム可能フラッシュメモリと関連して使用される。これは、マイクロプロセッサ制御の下で再プログラミング能力を得るために最適化された高密度不揮発性フラッシュメモリである。この特定のフラッシュ EPROM は、一辺 192mil の正方形ダイ上に製造される  $6\mu\text{m} \times 6\mu\text{m}$  のセルを有する  $32,768 \times 8$  ビットを提供する最

新形の  $1.5\mu\text{m}$  の相補形金属酸化物半導体 (CMOS) 技術を利用している。以下では特定の 256 K ビットフラッシュ EPROM について説明するが、その他のメモリサイズ及び別のメモリ技術を本発明に適用できることを了解すべきである。

本発明の不揮発性フラッシュ EPROM は EPROM 技術に基づくものである。メモリセルは EPROM と同等のプログラミングメカニズムを使用するが、電氣的に消去することができる。フラッシュメモリの電氣的消去は、単トランジスタフローティングポリシリコンゲートセルの下方にトンネル効果用の高品質の酸化物を使用することにより可能となる。フラッシュセルは消去時とプログラム時に 12 ボルトの電力供給を必要とする。消去メカニズムは、フローティングゲートからセルのソース接合部へ電子を移動させるためにフアウラー・ノルトハイムトンネリングを利用する。プログラミングは、熱い電子をセルのドレイン接合部からフローティングゲートに注入する標準的な EPROM 方式によつて実行される、本発明で使用されるフ



フラッシュ EPROM セルは本願の「従来の技術」の項で引用した先行技術の参考文献の中に記載されている。

特殊な回路を使用しなければ、フラッシュ EPROM と従来のメモリデバイスとの間にピンの直置の互換性を成立させることは不可能である。フラッシュメモリと従来の EPROM デバイスとの間のピンの互換性を維持するために、本発明は、回路内消去及び回路内プログラミングを可能にする特殊な指令ポートアーキテクチャを提供する。本発明の指令ポートアーキテクチャはプログラムのマイクロプロセッサ制御、消去、プログラム/消去検査確認及び読取りのモードを実行させることができると共に、従来の EPROM/EEPROM とのピンの互換性を維持する。この特殊なアーキテクチャは、フラッシュメモリが製造されている半導体チップに含まれる回路の中で実現される。

第1図に関して説明する。第1図には、本発明のフラッシュ EPROM 半導体デバイス10が示されている。アドレスバス12はアドレスビット

A0~A14 をアドレスラッチ13に結合する。アドレスバス12に1つのアドレスを供給するためには15のビットが使用されるが、アドレスビットの実際の数は任意である。アドレスラッチ13はXデコード14及びYデコード15に結合される。Xデコード14はメモリアレイ11に結合され、Yデコード15はYゲーティング回路16に結合される。好ましい実施例のメモリアレイ11は256-Kビットのセルアレイ構造であり、Xデコード14はメモリアレイ11のX-YマトリクスのX(行)アドレッシングをアクセスするために復号を実行し、Yデコード15はX-YマトリクスのY(列)アドレッシングのために復号を実行する。メモリアレイ11の構成及びXデコード14と、Yデコード15と、列ゲーティング回路16とを使用することによるそのようなアレイのアクセスは従来の EPROM 技術においては良く知られている。

データは8ビット双方向データバス20により EPROM デバイス10に結合されるが、この場合

も、データバス20のビット数は回路構成に応じて任意に選択される。データバス20は入出力(I/O)バッファ21に結合され、メモリアレイ11に入力されるべきデータはバス23aからデータラッチ22を介して結合される。逆に、メモリアレイ11からデータバス20へ出力されるべきデータはバス23bからセンス回路101を介してI/O バッファ21に結合された後、データバス20に出力される。入力データはバス23aを介して指令ポートコントローラ30にも結合される。指令ポートコントローラ30は外部信号 $\overline{WE}$ 及び $\overline{CE}$ をさらに受取り、アドレスラッチ13と、データラッチ22と、消去電圧発生器24と、プログラム電圧発生器25と、消去/プログラム検査発生器26とに制御信号を供給する。外部信号 $\overline{CE}$ 及び $\overline{OE}$ はチップ/出力イネーブル論理回路27に結合される。これらのデータ信号、アドレス信号及び制御信号は、半導体メモリと組合せて通常使用されるようなマイクロプロセッサから発生される。

供給電圧VCC及びその戻り電圧VSSはEPROM デバイス10に結合され、また、指令ポートコントローラ30が読取り、消去又はプログラムの機能を選択するためにイネーブルされたか否かを決定する電圧値を有するプログラミング電圧VPPもデバイス10に結合される。VPPは指令ポートコントローラ30と、消去電圧発生器24と、プログラム電圧発生器25と、消去/プログラム検査発生器26とに結合される。これらの電圧の発生は本発明の実施とは無関係である。

チップ/出力イネーブル論理回路27はI/O バッファ21に結合される。この回路27はI/O バッファ21に制御信号を供給する。消去電圧発生器24は、メモリアレイ11を同時に消去するために必要な電圧を供給するためにメモリアレイ11に結合される。プログラム電圧発生器25の出力端子は、消去/プログラム検査機能(確認)が選択された場合にメモリアレイ11に検査電圧を供給するために消去/プログラム検査発生器26のプログラム機能出力端子がXデコード14に結

合されたときに、メモリアレイ11にプログラム電圧を供給するようにXデコード14及びデコード15に結合される。

メモリアレイ11の消去とプログラミングを図10内で実行するために、好ましい実施例のEPROMデバイス10は、デバイス10に結合されたプロセッサからデータバス20を介してそのような指令を受取るように構成される。EPROMデバイス10を選択すべき場合は常にチップイネーブル信号 $\overline{CE}$ はローになり、デバイス10はデータバス20を介してモード命令を受取るように準備される。命令はI/Oバッファ21を介して指令ポートコントローラ30に送る。指令ポートコントローラ30は、プログラム、プログラム検査、消去、消去検査(確認)、読取り及びシグナチュア読取り(メモリアレイ11を適切な外部機器プロトコルに整合させるための特殊な読取り機能)の6つの命令を含む2<sup>3</sup>種類(=データビット数である)の命令の1つをデータバス20から受取る。どの命令が受取られるかに応じて、指令ポート

コントローラ30は適切な対応動作を実行させるための制御信号を発生する。特定の命令が指令ポートコントローラ30に入力された後、書き込みイネーブル信号 $\overline{WE}$ 、チップイネーブル信号 $\overline{CE}$ 及び出力イネーブル信号 $\overline{OE}$ は、EPROMデバイス10の様々なユニットを適正に動作させるために、指令ポートコントローラ30及びチップ/出力イネーブル論理図27からの様々な信号の発生を制御する。

好ましい実施例においては、指令ポートコントローラ30は、VPPが直読12ボルトの適切な電圧値にあるときに動作される。これに対し、指令ポートコントローラ30を非動作状態とすることが望まれる場合には、VPPの値が12ボルトから約5ボルトに変化することによって指令ポートコントローラ30の動作は停止する。VPPが5ボルトに変化するたびに、指令ポートコントローラ30は非動作状態となるので、指令ポートコントローラ30に向かっているデータバス20のアレイ命令は無視される。VPPが5ボルトになり、指令ポ

ートコントローラ30が非動作状態になったとき、EPROMデバイス10は常に読取りモードのみで機能する。この指令ポートコントローラ30の非動作方式は、EPROMデバイス10を12Vの電圧が存在しない従来のEPROM(又は読取り動作のみに利用されているEEPROM)に直接代わるものとして使用する場合には、好ましい実施例のデバイス10のチップに設けられた。このような従来のEPROMでは、VPPは通常5ボルトであるので、EPROMデバイス10を従来のEPROMに直接代わるものとして使用すると、デバイス10は読取りモードでのみ動作することになる。このコントローラ非動作方式は、さらに、VPPが5ボルトになったときのメモリの消去又はプログラムという不測の事態を完全に防止する。

第2図に関して説明する。第2図は、好ましい実施例の指令ポートコントローラ30を概略的に示すブロック線図である。チップイネーブル信号 $\overline{CE}$ は制御論理31と、アドレスクロック発生器32とに結合される。書き込みイネーブル信号 $\overline{WE}$

は制御論理31に入力として結合される。制御論理31は、チップイネーブル信号 $\overline{CE}$ がEPROMデバイス10を動作させた場合のみ、書き込みイネーブル信号 $\overline{WE}$ をアドレスクロック発生器32、状態クロック発生器33及び指令/データクロック発生器34に結合させる。状態クロック発生器33の出力と、データバス23aのデータとは状態レジスタ35に結合され、状態レジスタ35の出力は状態デコード36と、指令クロック発生器34aとに結合される。指令クロック発生器34aの出力は指令レジスタ37に結合される。指令レジスタ37はデータバス23aからのデータも受取り、指令レジスタ37の出力は状態デコード36に結合される。アドレスクロック発生器32の出力は第1図のアドレスラッチ13にストローブを供給し、データクロック発生器34bは第1図のデータラッチ22にストローブを提供する。状態デコード36の出力は制御アドレスクロック発生器32と、状態レジスタ35とに戻される。状態デコード36の別の出口は、第1図に示される消去電圧

発生器24、プログラム電圧発生器25及び消去/プログラム検査発生器28に供給される。状態レジスタ35は指令クロック発生器34aに帰還信号を供給するが、指令レジスタ37はそのような帰還機能を有していない。

機能は、信号 $\overline{WE}$ 及び $\overline{CE}$ により制御される書き込みサイクルにおいて、データバス23aを介して選択される。アドレスラッチ13の内容は $\overline{WE}$ の立下がり端で更新される。信号 $\overline{WE}$ の立上がり端は命令を状態レジスタ35と、指令レジスタ37又はデータラッチ22のいずれか一方にロードさせる。状態デコード38は新たな内部モードを復号して、対応する制御信号を供給することにより適切な動作を開始させる。状態デコード38から消去電圧発生器24、プログラム電圧発生器25及び消去/プログラム検査発生器28のそれぞれに至る制御信号線の信号は、第1図に示すように、これらの発生器にVPP電圧をXデコード14及びYデコード15又はメモリアレイ11に供給させる。VPPから取出された検査電圧は、プログラム

検査及び消去検査(両方)の間に、プログラムと消去の限界を保証するために、Xデコードを介して断線に印加される。

次に、EPROMデバイス10と関連する様々な信号のタイミングシーケンスを示す第3図、第4図及び第5図を参照して説明する。第3図は読取り機能を示し、この場合、出力イネーブル信号 $\overline{OE}$ がチップ/出力イネーブル論理回路27を動作させたときにメモリアレイ11がアドレスされ、メモリアレイ11からデータが読取られる。論理回路27は、その後、I/Oバッファ21の出力機能を動作させる。

第4図は、消去動作のタイミングサイクルを示す。消去は、第1の書き込みサイクル40における指令レジスタ37及び状態レジスタ35への消去コードの書き込みと、第2の書き込みサイクル41における状態レジスタ35への消去確認コードの書き込みとから成る2回書き込みシーケンスにより実行される。消去確認コードは、信号 $\overline{WE}$ の第2の書き込みサイクル41の立上がり端で消去を開始させ

る。状態デコード38は消去電圧発生器24に対する指令を開始し、そこで、消去電圧発生器24はメモリアレイ11の全てのアレイセルのソースに12ボルト(VPP)を接続する高電圧スイッチをトリガすると共に、全ての断線を接地する。フアクター・ノルトハイムトンネリングによつて、メモリアレイ11の全てのセルは同時に消去される。書き込みサイクル42において状態レジスタ35及び指令レジスタ37に消去検査コードが書き込まれると、消去は終了し、検査すべきバイトのアドレスがラッチされ、内部消去限界電圧がセットアップされる。ここで、マイクロプロセッサは、時点43で信号 $\overline{OE}$ がローになつたとき、標準読取りタイミングを使用したアクセスされたアドレスからメモリの出力をアクセスすることができる。その後、全てのアドレスについて検査手順が繰返される。

プログラミングは第5図に示す方式により実行される。書き込みイネーブル信号 $\overline{WE}$ の第1のサイクル45において状態レジスタ35及び指令レジ

スタ37にプログラム指令が入力される。第2の $\overline{WE}$ サイクル46はアドレスラッチ13及びデータラッチ22をロードする。第2の $\overline{WE}$ サイクル46の立上がり端は、状態デコード38にプログラム電圧発生器25に対し制御信号を発生させることにより、プログラミングを開始する。次に、プログラム電圧発生器25はメモリアレイ11のアドレスされたセルのゲート及びドレインに高電圧VPPを印加する。第3の $\overline{WE}$ サイクル47で状態レジスタ35及び指令レジスタ37にプログラム検査指令を書込むことにより、プログラミングは終了し、新たにプログラムされたバイトを検査するために内部限界電圧が設定される。この場合も、 $\overline{OE}$ が時点48でローになつたとき、アドレスされたバイトを標準マイクロプロセッサ読取りタイミングを使用してアクセスすることができる。

次に、第6図に関して説明する。第6図は、指令ポートコントローラ30により利用される消去アルゴリズムを示すフローチャートである。初期設定段階の間、VPPが印加され、全てのバイトは

特定の値、この場合は00H にプログラムされ（事前条件付け）、カウンタは所定の初期設定値にプリセットされる。次に、消去セフトアップ指令が書き込まれ、続いて、消去指令が書き込まれる（第4図のタイミング図を参照）。消去が実行される時間切れ期間中、消去検査指令が書き込まれ、続いて別の所定の時間切れ期間（この場合6μsec）が始まる。

次に、メモリからデータが読取られ、データが消去されたか否かを判定するためにデータの検査が実行される。データが消去されていないければ、データを消去するためのパルス幅が所定の値だけ増分され、TEW カウンタに記憶され、最大限界値に関して検査される（CUMTEW 計算及びTEW 計算は第6図に示されている）。好ましい実施例においては、パルス幅は10秒の累積消去時間にわたり最大限界値に増分される。増分後、そのたびに、シーケンスは書き込み、消去セフトアップ指令と、書き込み、消去指令とを経て再び繰返される。しかしながら、所定のパルスカウント（この実施

例では64の値が設定されている）の後データが消去されていないければ、そのメモリセルについては消去を実行できないことを意味する誤りが記される。データが読取られ、消去されたことがわかるたびに、アドレスが増分され、最終アドレスが検査されるまで消去検査シーケンスが繰返される。最終アドレスが検査された場合、読取り動作に対して指令レジスタ及び状態レジスタをリセットするために、それらのレジスタに読取り指令が書き込まれ、消去サイクルは終了する。バイトが消去されたものとして検査されることがなければ、パルス幅TEW は増分され、消去シーケンスは繰返される。また、消去され、検査された最後のバイトから検査の循環を開始することによつても消去効率が達成される。

次に、プログラミングアルゴリズムのフローチャートを示す第7図に関して説明する。プログラミングサイクルは、VPP を印加し、パルスカウンタを初期設定することにより開始される。次に、プログラムセフトアップ指令が指令レジスタ及び

状態レジスタに書き込まれ、続く第2の書き込みサイクルで、アドレス及びデータをラッチする（第5図のタイミング図を参照）。プログラミングが実行される所定の時間切れ期間の後、プログラム検査指令が書き込まれる。さらに所定の時間切れ期間（この実施例では64μsec）の後、プログラムされたデータを検査するためにデータはメモリから読取られる。書き込まれたデータがメモリから読取られたデータに対応していないければ、プログラミング時間を延長するためにパルスカウントが増分され、書き込みシーケンスと読取りシーケンスが繰返される。この実施例においては、100μsec のパルスを25の最大パルスカウントまで繰返すことにより、プログラミング時間は延長される。パルスカウントの増分のたびに、所定の値、この場合は25に達するまで、プログラミング期間の持続時間は増加され、25に達した時点で誤りが検出される。読取られたデータが正確であると検査されると、アドレスは増分され、その他のアドレスのそれぞれからデータを書き込み且つ読取るため

にシーケンスが繰返される。最後のアドレスに達したときに、読取り動作に対して状態レジスタ及び指令レジスタをリセットするために、それらのレジスタに命令が書き込まれる。第7図のアルゴリズムは、第6図の消去に先立つ事前条件づけのために44をロードする目的でも使用される。

第2図に示されるブロックを実施するために様々な従来の回路を実現することができるが、第8図aから第8図cは、第2図の様々なブロックを提供するために好ましい実施例で使用されるような特定の回路を示す。第2図の様々なブロックを示す図中符号は第8図aから第8図cの図中符号に対応する。さらに、リセット回路50及びページレジスタ回路51が示されている。リセット回路50は、パワーアップ中や、VPP が5v であるときなどに指令レジスタ及び状態レジスタをリセットするためのものである。ページレジスタ回路51はメモリのページモードアドレッシングを制御するためのものである。さらに、制御論理回路31は、基本的にチップイネーブル信号と書

込みイネーブル信号とをAND するものである  
ので、特定して示されてはいない。得られた信号は  
CWE で示される。

好ましい実施例は、アドレスクロック発生器32  
からアドレスラッチに対してストローブを発生す  
る際の遅延を提供するために一連のインバータを  
利用する。好ましい実施例の特定の回路で使用さ  
れているように、指令レジスタ37は4つの別個  
のレジスタR3, R5, R6 及びR7 から構成される。  
レジスタR5, R6 及びR7 はモード選択のために  
利用され、レジスタR3 は無効の入力を復号し且  
つラッチするために使用される。状態レジスタ35  
には2個のレジスタがある。レジスタR2 は、消  
去を動作させるために帰還制御と共に使用され、  
プログラム状態レジスタR1 はデータラッチ又は、  
指令レジスタへのデータ入力流れを制御するため  
に使用される。指令クロック発生器34a 及びデ  
ータクロック発生器34b は、レジスタ及びデータ  
ラッチにより必要とされる互いに重なり合わないク  
ロック位相を発生する機能を有する。これらのク

ロックは、プログラムデータラッチ、指令レジ  
スタ及び状態レジスタに対する書き込みサイクルの関  
に入力データのラッチ動作を制御する。

アドレスクロック発生器は、アドレスラッチに  
向かうアドレス情報の流れを制御する役割を有す  
る。状態レジスタ35 及び指令レジスタ37 は指  
令ポートアーキテクチャの心臓部を成し、データ  
入力バッファからの入力を受取り、チップに關す  
る動作モードを復号するためにデータを記憶する。  
指令命令はレジスタ5, 6 及び7 に対する3つの  
データビットにより決定され、それらのビット  
から動作モードを決定するための真理値表は第8 図  
に示されている。指令レジスタはその出力端子  
からの帰還がなく、単一書き込みモードをトラック  
し、多重書き込みモードへの導入を選択する。状態  
レジスタはその出力端子から入力端子への帰還経  
路を有し、多重書き込みモードの様々な段階を通過  
するときチップの順次動作をトラックする。  
EPROM デバイス10 を既存のEPROM デバイス  
と互換性をもたす場合には、書き込みイネーブル信

号を最上位アドレスビットA14 とマルチプレク  
スする。VPP が5 ボルトであるとき、A14/ $\overline{WE}$   
ピンは最上位アドレスビット(A14) を読取るが、  
このビットは場合によつてはページモードを選択  
するために使用される。しかしながら、VPP が  
プログラミング電圧(この実施例では12 ボルト)  
になると、A14/ $\overline{WE}$  ピンの信号は書き込みイネー  
ブル信号として読取られる。従つて、最上位アド  
レスビットを書込みイネーブル信号とマルチプレク  
スすることにより、マルチプレクシング方式は本  
発明のEPROM デバイス10 を既存のEPROM デ  
バイスとピンの互換性をもたすことができる。

以上、フラッシュ EPROM/EEPROM のプログラ  
ミング及び消去を実行する指令ポートアーキテク  
チャを説明した。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明のフラッシュメモリデバイ  
スの概略ブロック図、第2 図は、本発明の指令ポ  
ートコントローラの概略ブロック図、第3 図は、  
本発明の読取りサイクルに関するタイミング図、

第4 図は、本発明の消去サイクルに関するタイ  
ミング図、第5 図は、本発明のプログラミングサイ  
クルに関するタイミング図、第6 図は、本発明の  
消去サイクルのフローチャート図、第7 図は、本  
発明のプログラミングアルゴリズムに関するフロ  
ーチャート図、第8A 図、第8B 図、第8C 図、第8D  
図及び第8E 図は、第2 図に示される指令ポート  
コントローラの概略図である。

10・・・フラッシュ EPROM 半導体デバイ  
ス、11・・・メモリアレイ、12・・・ア  
ドレスバス、13・・・アドレスラッチ、14  
・・・Xデコード、15・・・Yデコード、  
20・・・双方向データバス、21・・・入  
出力バッファ、22・・・データラッチ、24  
・・・消去電圧発生器、25・・・プログラ  
ム電圧発生器、26・・・消去/プログラム検  
査発生器、27・・・チップ/出力イネーブル  
論理回路、30・・・指令ポートコントローラ、  
31・・・制御論理、32・・・アドレスク  
ロック発生器、33・・・状態クロック発生器、

34a . . . . . 指令クロック発生器、34b . . . . .  
データクロック発生器、35 . . . . . 状態レジス  
タ、36 . . . . . 状態デコーダ、37 . . . . . 指  
令レジスタ、 $\overline{CE}$  . . . . . チップイネーブル信号、  
 $\overline{OE}$  . . . . . 出力イネーブル信号、 $\overline{WE}$  . . . . .  
書き込みイネーブル信号。

特許出願人 インテル・コーポレーション

代理人 山 川 政 樹

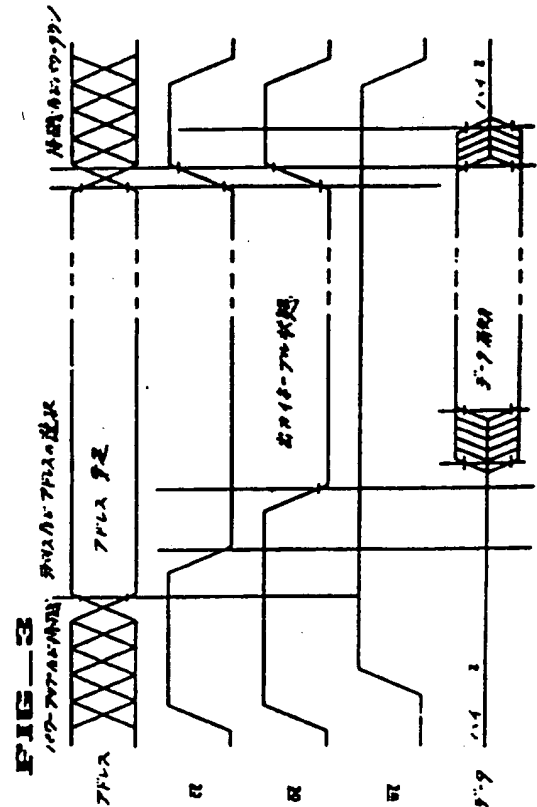


FIG. 1

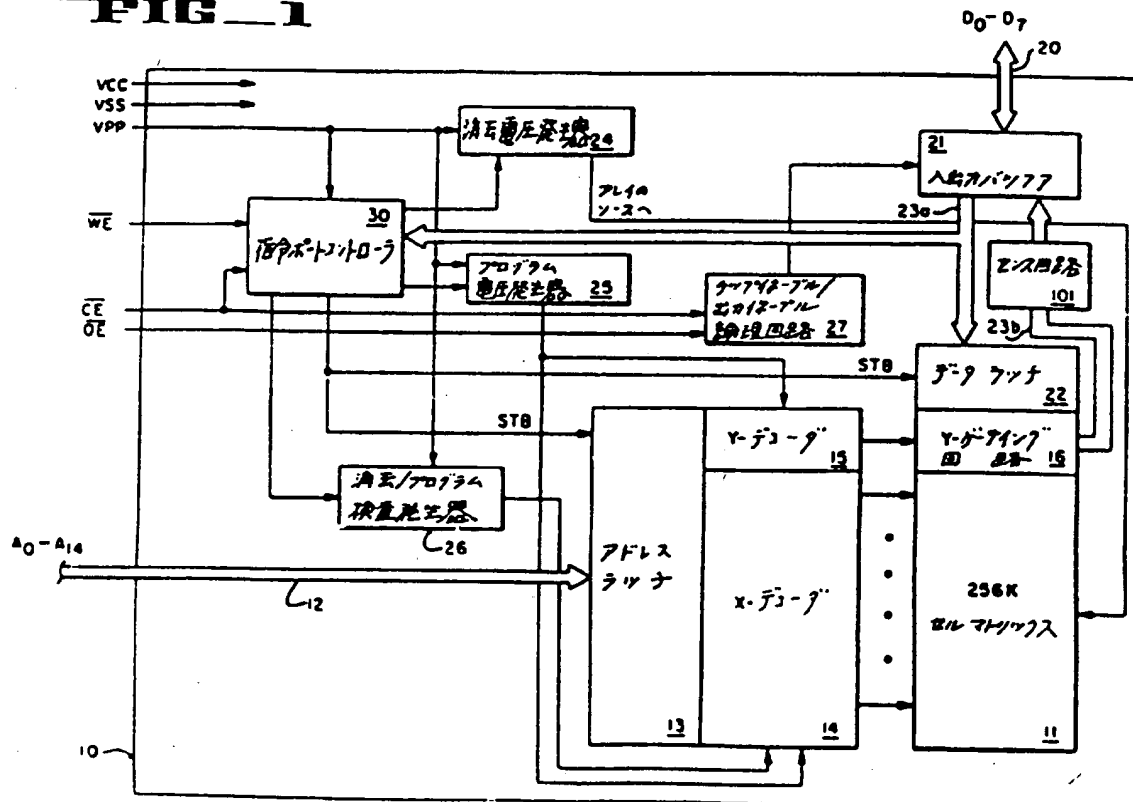
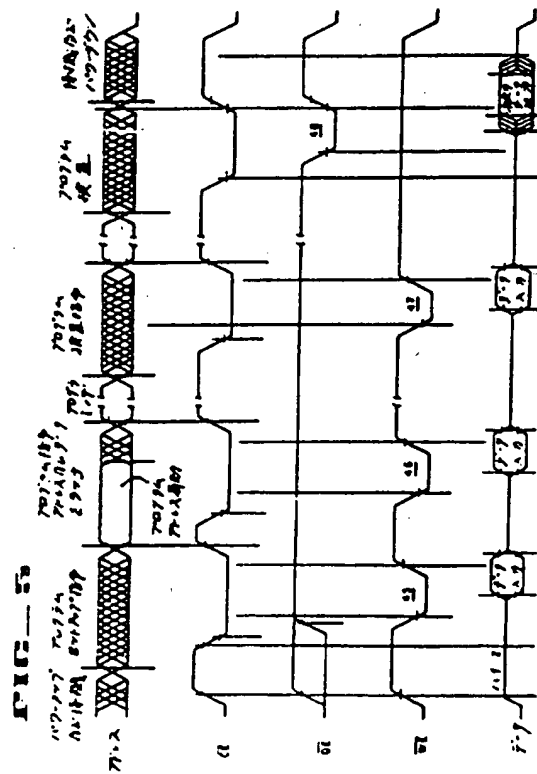
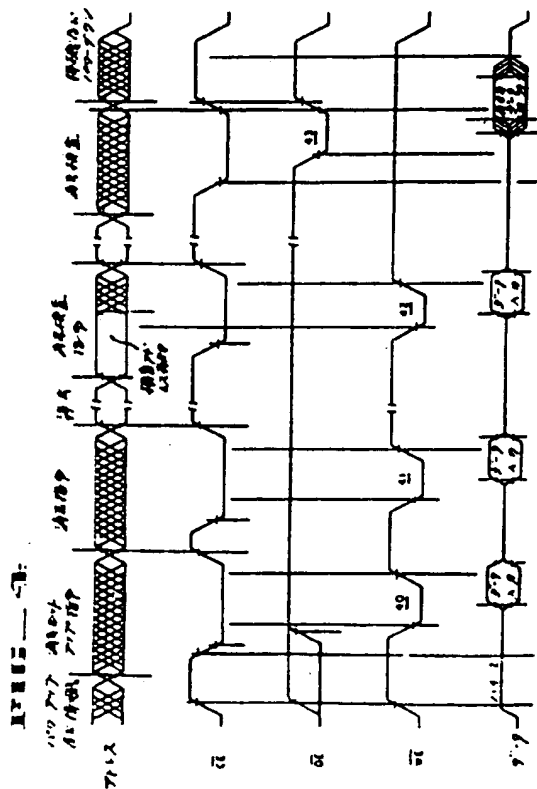
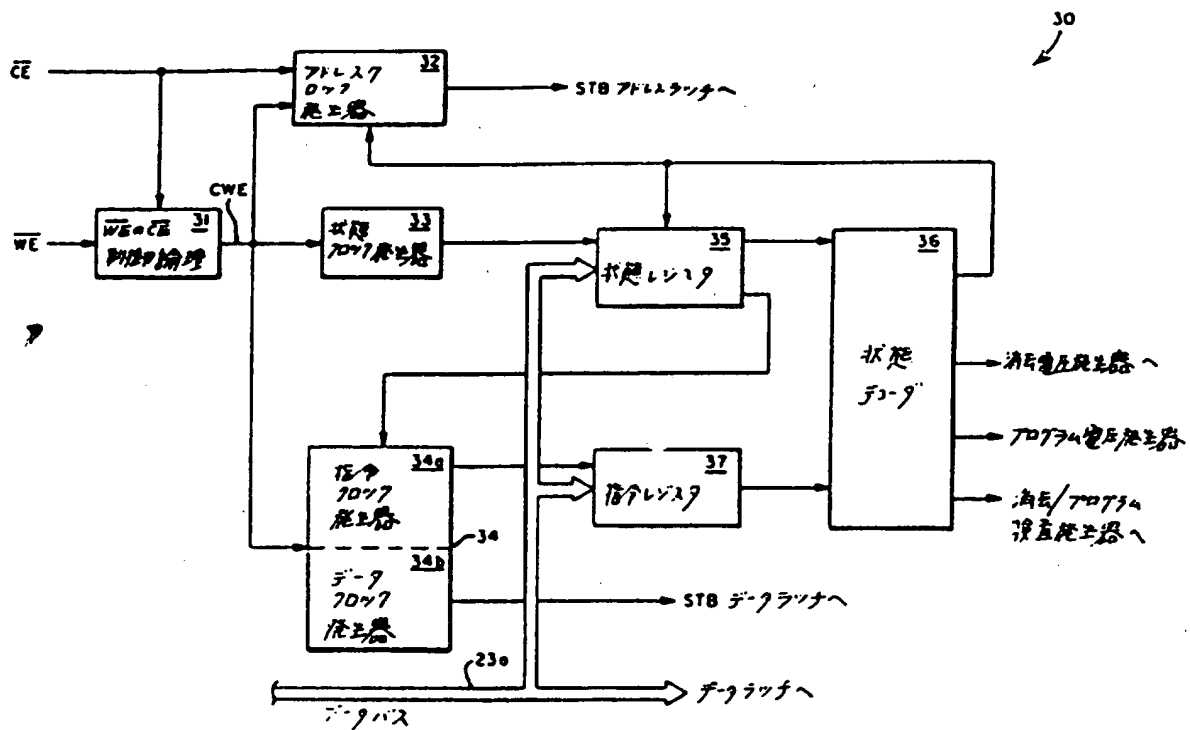
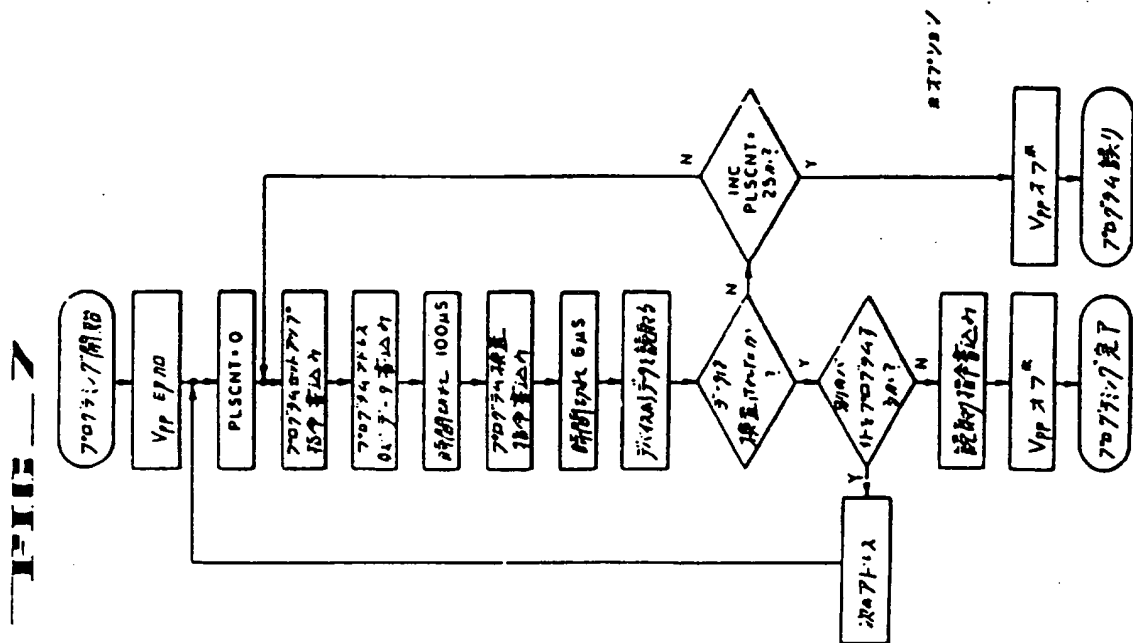
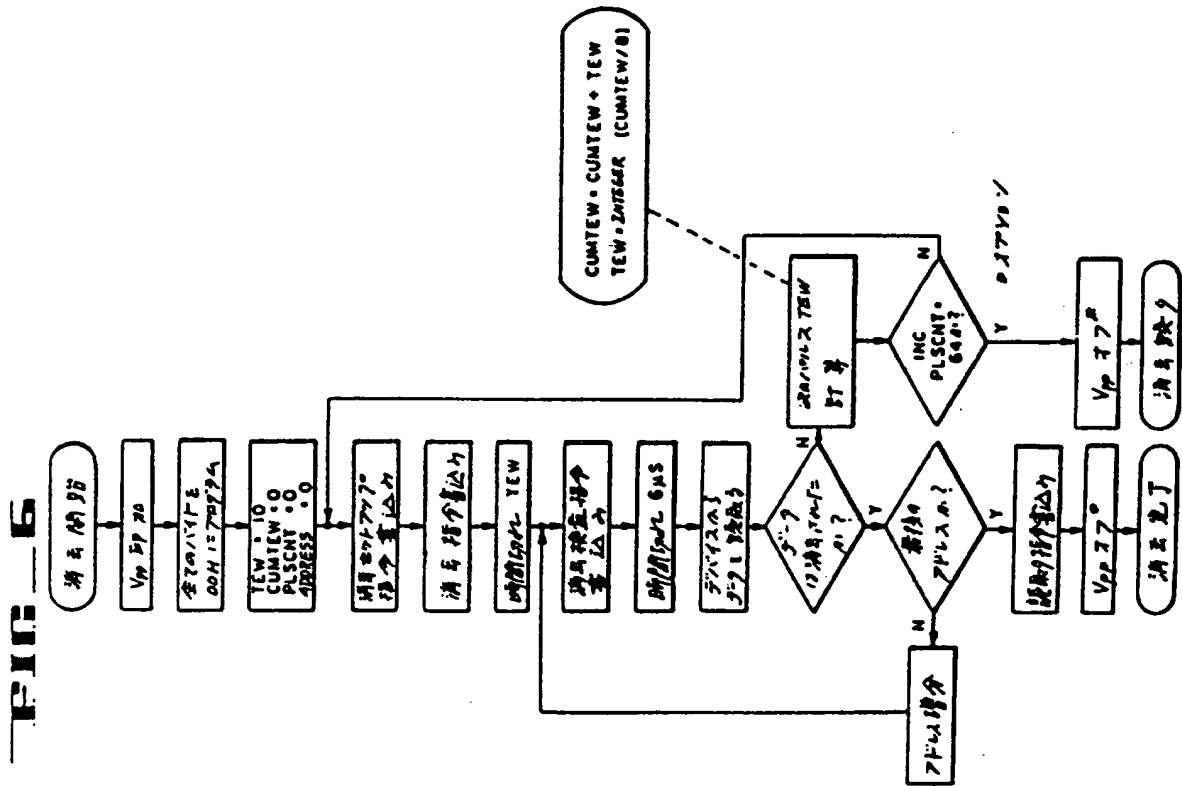


FIG. 2







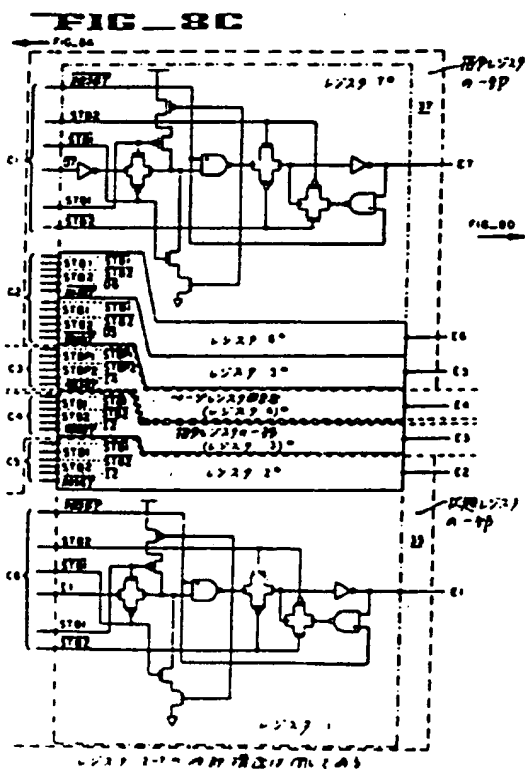
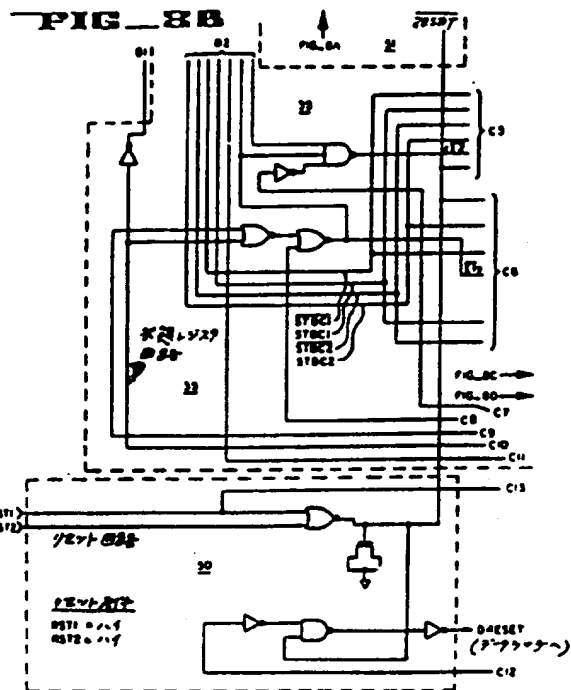
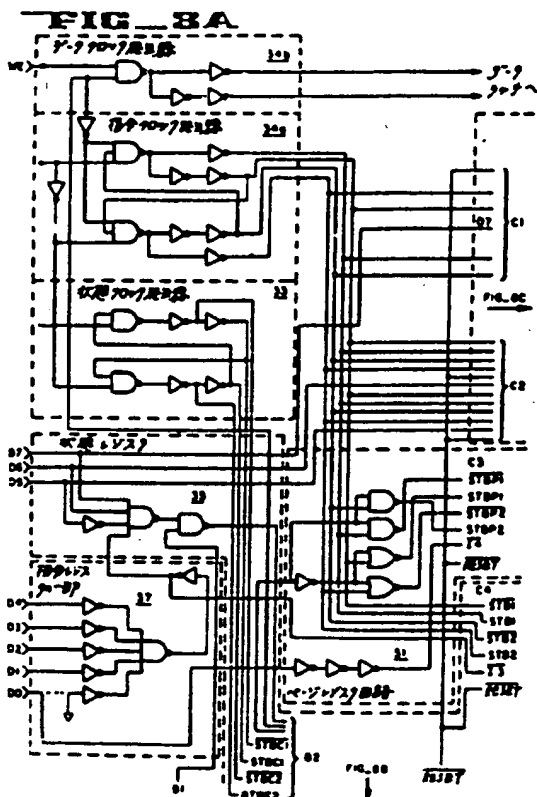


FIG 3D

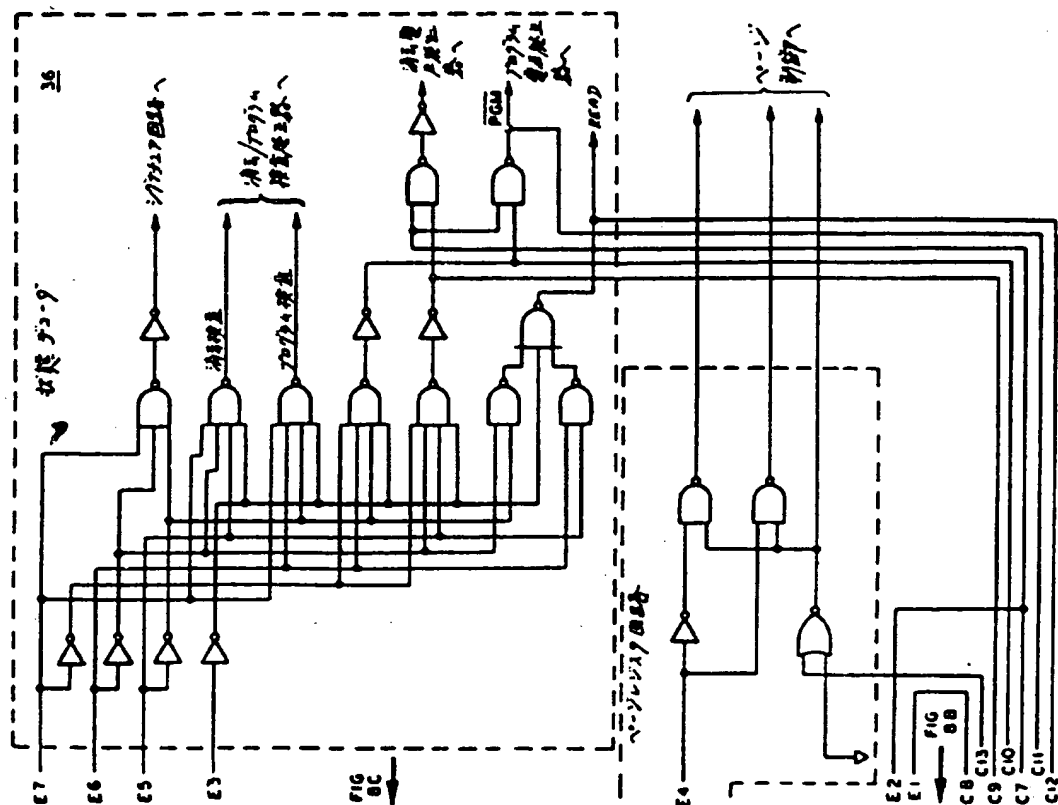
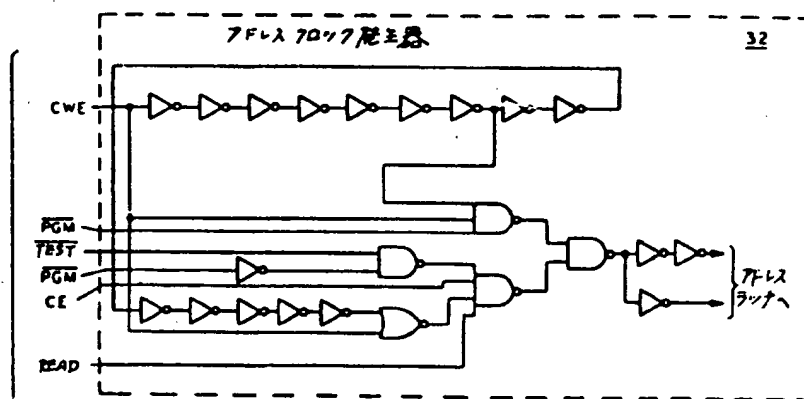


FIG 3E



ラッチ 7417

R7	R6	R5	エ-ド
0	0	0	読取リ
0	0	1	消去
0	1	0	70774
0	1	1	読取リ
1	0	0	77777/読取リ
1	0	1	消去読取
1	1	0	70774読取
1	1	1	読取リ

第1頁の続き

- ⑫発明者 ジョージ・ヘクストラ アメリカ合衆国 95051 カリフォルニア州・サンタ ク  
ララ・グラナダ ナンバー 362・3500
- ⑬発明者 ヴァージル・ナイル アメリカ合衆国 95630 カリフォルニア州・エル ドラ  
ス・キネット ド ヒルズ・リッジビュー ドライブ・3553
- ⑭発明者 ステイーヴン・ウエル アメリカ合衆国 95662 カリフォルニア州・オレンジベ  
ール・グリーンバック レーン・ナンバー 157・9175
- ⑮発明者 マーク・ウインストン アメリカ合衆国 95630 カリフォルニア州・エル ドラ  
ド ヒルズ・ファイリッブ コート・874

手続補正書(方式)

特許庁長官殿

平成 1 年 8 月 8 日

1. 事件の表示

平成 1 年 特 許 願 第 36394 号

2. 発明の名称 メモリの消去法、メモリのアロケラミン化法  
およびメモリの消去・プログラミン化法

3. 補正をする者

事件との関係 特 許 出願人

名称(氏名) インテル・コーポレーション

4. 代理人 〒100 都 所 東京都千代田区永田町2丁目4番2号  
秀和 産業 ビル 5 階  
山崎 国際 特許 事務所 内  
電 話 (580) 0 9 6 1 (代表)  
FAX (581) 5 7 5 4  
氏名 (5842) 弁護士 山 川 政 博

5. 補正命令の日付 平成 1 年 5 月 30 日

補正により増加する発明の数

6. 補正の対象

明 細 書

7. 補正の内容

明細書の序文(内容に変更なし)



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**